

2-1532174-9 ✓ 有效

Microdot

TE 内部编号 2-1532174-9

Microminiature & Nanominiature D Connectors, Receptacle, Cable-to-Board, 25 Position, .05 in [1.27 mm] Centerline, Wire & Cable, Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到板

位数: 25

安装硬件: 无硬件

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	25
----	----

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	3 A
--------------	-----

端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线
--------	---------

机械附件

安装硬件	无硬件
------	-----

壳体特性

中心线 (间距)	1.27 mm [.05 in]
----------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用

Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219)

超过限值的SVHC:

Cd (.2% in Component part)

物品安全使用说明:

使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

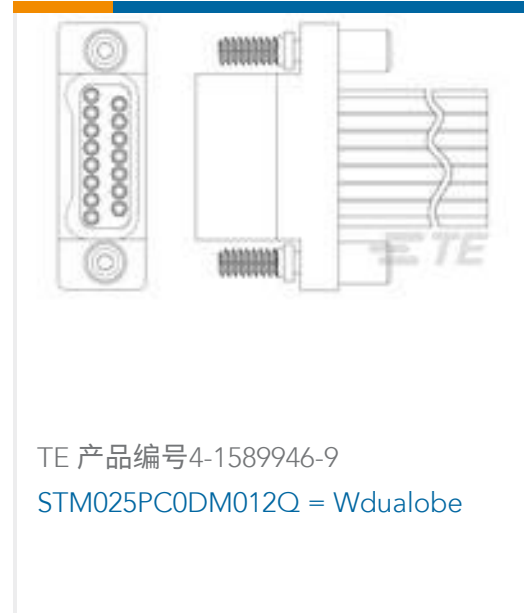
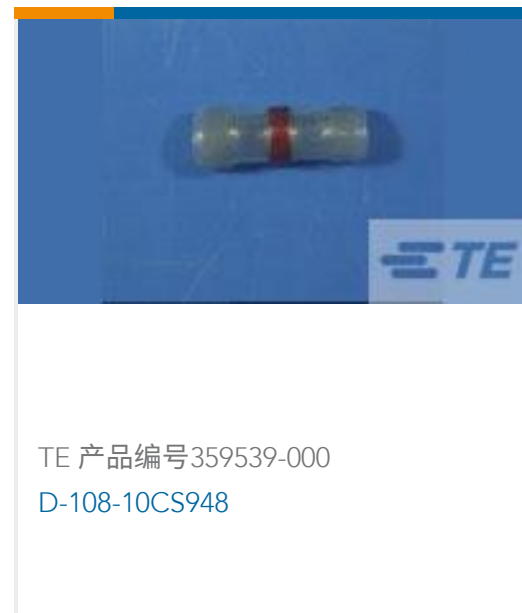
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

M83513/04-D13C, MCKS-C2-B-25S6G1-72.0

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1532174-9_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1532174-9_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1532174-9_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。